

- 单键调光调色温 IC
- 工作电压: 2.5V~5.5V
- 工作电流: 3 供电时<600uA
- 工作温度: -40~85°C
- 强抗干扰,可以通过 4kv EFT, 10v注入电流标准测试。
- 设计简单:无需编写任何代码,即可以实现单键调光调色温等应用。
- PWM 频率: >4.5Khz
- 控制逻辑:短按(<1s)灯光色彩控制逻辑为关断—白光—白黄光-黄光—关断;长按(>1s) 亮度增加到100%或减小到10%为止,每长按一次灯光亮度调整方向变化一次,即上次长按如果亮度+,那么本次调整为亮度-;亮度调整结束自动记忆,初次上电亮度默认值为30%。
- 调试方 便:可通过调整每个按键上的 外部电容 Cs 大小实现灵敏度调整
- 自适应环境温度变化

应用范围:

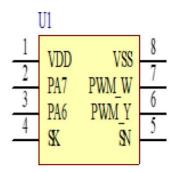
LED 等其它照明类产品、玩具等其它类需要按键调光调速产品。

1、简介:

HM8025B 是一款专为触摸类调光调色而开发的高度集成化芯片,用户无需编写任何代码和复杂的电路设计就可以完成高可靠性 LED 灯光控制方案开发,同时也可以根据客户功能需求定制开发。 HM8025B 可在非导电类材质(如玻璃、亚克 力、塑胶、陶瓷等材质)的隔离下达到触摸功能,也可通过弹簧、普通导线等连接至小金属 片作为感应电极,按键灵敏度可根据实际情况自由调节,外围元件少,电路简单,加工方便,成本低廉。

HM8025B 芯片采用了低输入阻抗,以及电压采样与测量分离的模拟电容电压转换电路,从而对外部噪声构成低输入阻抗滤除通路和实施隔离,确保 HM8025B 芯片的强抗干扰能性能。基于 HM8025B 芯片的触摸应用方案可以通过+/-4kv EFT,8kv ESD 测试,和经受手机射频,日光灯,电磁炉等各种辐射噪声的干扰。

HM8025B 采用了创新而先进的触摸基准更新算法,自动跟踪外界环境变化和补偿,使得触摸 灵敏度和可靠性不受外界温度,湿度等环境变化的影响。





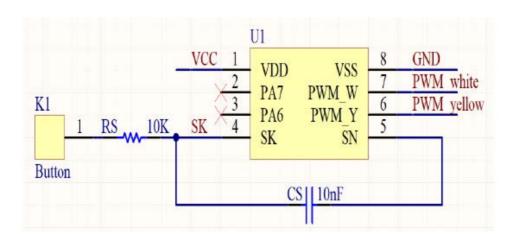
2、管脚定义

| 管脚名称 | 类型 | 功能描述 | |
|-------|----|-------------|--|
| SK | I | 电容触摸感应输入端引脚 | |
| SN | I | 调制电容采样端引脚 | |
| VDD | P | 电源正极 | |
| VSS | P | 电源负极 | |
| PWM_W | 0 | 白光输出控制引脚 | |
| PWM_Y | 0 | 黄光输出控制引脚 | |

3、工作参数额定值:

| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|------|------|---|----|
| 电源电压 | VDD | GND-0.5 ~VSS+6. 0 | V |
| 输入电压 | Vin | GND-0.3 to VDD+0.3 | V |
| 输出电压 | Vout | GND <vout<vdd< td=""><td>V</td></vout<vdd<> | V |
| 工作温度 | Тор | -40°C ∼ +85 °C | °C |
| 储存温度 | Тѕтс | -40°C ∼ +125 °C | °C |
| 工作频率 | Fop | 8M | Hz |

4、应用参考电路:





Rs: 触摸按键串联电阻,可以用来改善触摸按键抗射频辐射噪声性能,通常情况下选用 10kohm。如果噪声比较大时,可以选用更大阻值的串联电阻,一般情况小于 100kohm。

CS:触摸调制采样电容,通常推荐选用 X7R(125 度工作温度)或 X5R(85 度工作温度),5~10%精度 10nf 电容。电容容值越大,对应按键灵敏度也越高。因此,用户可以通过调整 CS 电容容值实现触摸按键灵敏度调整。

5、PCB 布局布线设计指南

- <A, \$&) 6芯片在使用时推荐使用独立的一路电源,尽量保证触摸芯片电源干净。<A, \$&) 6芯片在设计时就充分考减小电源差模噪声和共模噪声影响,用户无需在已有的电子系统中增加 LDO。为了获得更好的触摸性能,建议 PCB 布局布线时遵守如下规则:</p>
- A. 触摸按键串联电阻(参考电路中的 RS 元件)尽量靠近 SK 引脚放置,如果电路板传感器本身电容过大,电阻阻值需要调小;调试时候可以用示波器探头量传感器焊盘信号波形,如果波形非方波信号,意味着电容充放电时间常数过大,充放电不彻底,则需要将电阻调小。
- B. 调制电容(参考电路中的 CS 元件)尽量靠近 SN 引脚放置。
- C. 电源滤波电容尽量靠近电源引脚 VDD 放置。
- D. 触摸按键走线在 PCB 制造工艺许可下尽量用比较细的走线,而且尽量短。
- E. 触摸按键走线不要与电源,或其它信号平行走线。同时触摸按键走线与电源,地线,其它触摸按键或信号走线之间距离保持 1mm 以上。
- F. 触摸电路部分进行地线设计时,请在网格铺地,铺铜率为30%左右,例如设置网格走线宽度为8mi1,网格铺铜距为100mi1。
- G. 触摸按键可以采用弹簧,导电泡棉,PCB 焊盘等感应物体实现人体触摸检测,通常推荐设计为圆形,直径大小为(9+触摸面板厚度)mm;如由于结构设计限制,需设置为方形,则正方形边长为(9+触摸面板厚度)mm。
- H. 触摸面板要求使用绝缘物质,阻值>100Mohm。如果触摸按键是 PCB 板焊盘,要求焊盘与触摸面板使用 3M 467 或 468 胶粘紧,中间不能有空隙。
- I. 触摸按键灵敏度可以通过调整调制电容 CS 大小进行调节。CS 越大,灵敏度越高,反之 CS 越小,则灵敏度低。触摸按键灵敏度调节时,用户需要将按键与触摸面板安装或粘接好,然后调整 CS 电容大小调到每轻触按键一次,PWM 输出控制的亮度或速度变化一次即可。



6、封装信息(**SOP8**)

